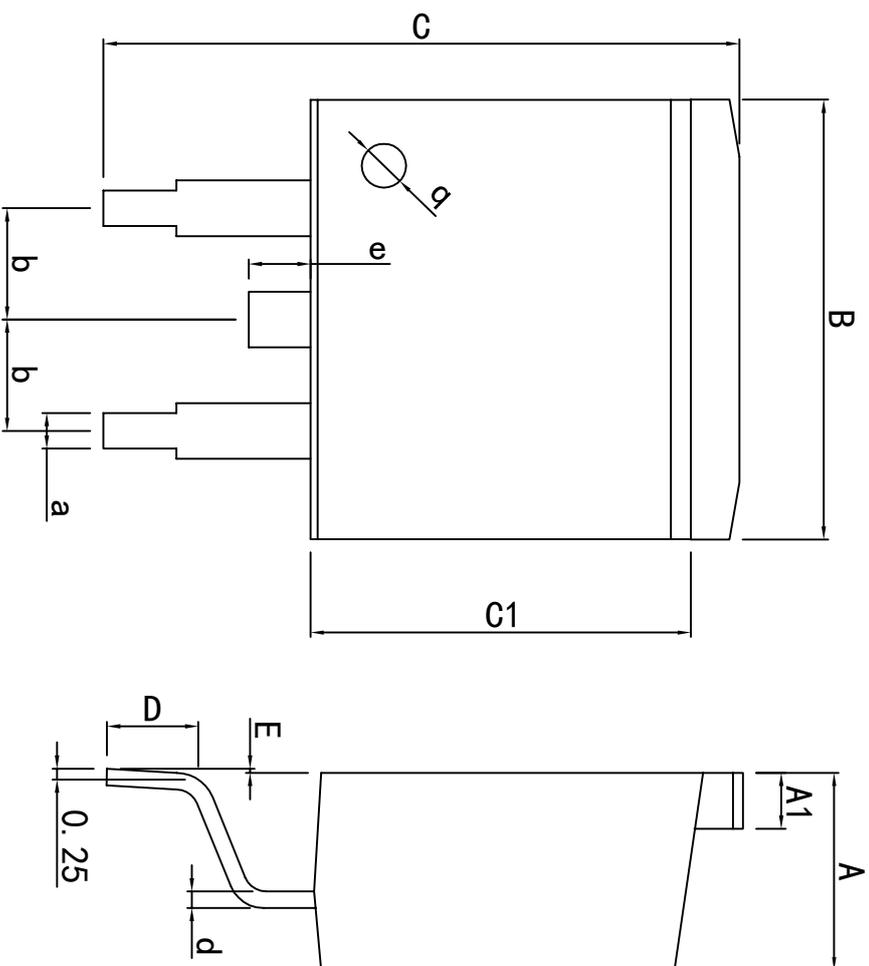
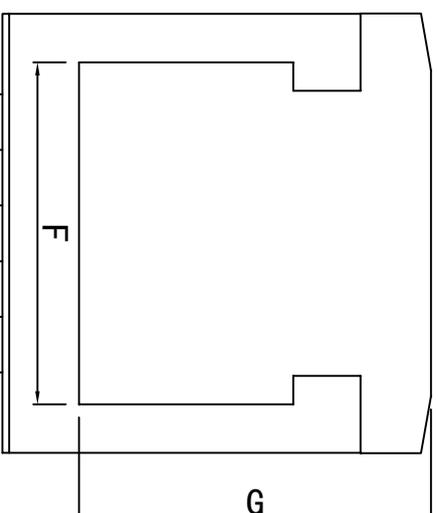




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaruan Semiconductor Co., Ltd.



UNITT: mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	E	F	G	a	e	b
MIN	4.45	1.22	10.00	14.50	8.38	1.89	0.00	8.30	7.70	0.71	1.10	2.54
MAX	4.62	1.32	10.40	16.40	8.89	2.19	0.305	8.55	8.10	0.89	1.70	BSC

T0263-2

文件名称:

HG-T0263-2

文件编号:

HGWXT-230026

版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-29

图纸幅面 A4



第一角法